# 9日本国特許庁(JP)

少特許出顧公開

# ®公開特許公報(A)

昭54-129475

@Int. Cl.3 H 05 K 3/14 遊別記号 **69日本分類** 59 G 4

**庁內整理書**号 ♀公開 昭和54年(1979)10月6日

6332-- 5 F

冈

発明の数 1 套查請求 未請求

(全5頁)

のプリント回路基板の製造方法

BZ53-36696 砂特

昭53(1978) 3 月31日 会田

為木俊宜 母発

長岡京市友岡2丁目10—13

西山最一郎 阿

横浜市金沢区六浦町4138

内田宇之助 周

横浜市神奈川区南神大寺町610

の1の606

**沙**発 明 者 田中順二

東京都法谷区松清1丁目27一1

願 人 住友ペークライト株式会社 少田

東京都千代田区内幸町1丁目2

番2号

巫木俊宣 冏

長岡京市友岡2丁目10—13

新技術開発事業団

東京都千代田区永田町2丁目5

潘2号

#### 1. 発明の名称

プリント讃葉基板の製造方法

### 2、特許請求の範囲

絶縁菩模上にエックル、コパルト、ジルコエウ ム. パラジウム又はとれらを含む合金の1種を物 理的な罪遺法によって耳着せしめ、更にその上に 備を環境する事を特徴とするプリント国路器長の 自由方法。

## 3. 是明心辞册在股明

本苑明は射楽性、耐無化性、耐楽品物等だ優れ たプリント国格配着各種の異な方法に関する。更 にほしくは、絶縁苗根にエッケル。コパルト。ジ ルコニウム。メラジウム又はこれらを含む合金の 1 指を物理的な蒸疫性を用いて性値に付着せしめ、 夏にその上に例を混冶する事を得低とする特徴プ リント頭路基復の製造方法に関するものである。

従来プリント四路基根の製造方法としては、絶 最善収上に祭済所を介して別宿を渡済させる方法 が一般的であるが、プリント回路差額の遊池単位 使用される長寿新の物理的、化学的性能に依存し、 耐急性。高温使用下に放ける耐劣化性、又ブリン ▶ 国格作成時の針番品性等、絶豫遊摄の特性を十 分金弾出来る順溶明状態()、 従って十分に遺性説 を満足出来るプリント四路基本を得る事は出来な

近年とれらの欠点を解決するために、恐殺落板 上に也接消を各種の蒸活法、例えば真弦展谱法。 スパッタキンタ嵌又は各種のイオンプレーティン グ战化より基準し、ブリント国路基度を坍る方法 が各種後戌されている。 これらの流岩塩によって 雑遣したプリント国路 碁底に於いては、 基根と例 感の間に長者所が介在したいため、救送の染着剤 比超因する欠点が無くなるとともだ。電気勘録性。 蘇電軍寺の電気等後が更に優れたプリント四覧基 後が得られる。

しかしながら高着伝化とって製造したプリント 顕語基項に扱いても、高量使増終化は閉の酸化を 生じ、善威と制度との信息後度の低下を起してい

特別 昭54-- 129475位

た。又ブリント国語作成上を導となるスペーホールメッキや各種メッキを真す駅の計楽品性に労り、 利潤が生じあい欠点があった。

一方、例えば特殊用52-124172号に飲いては、ボサイミド蓄液にエッケル、コパルト及びその合金から退ばれる金属を、生として無電筒メッやにより付着せしめ、更にその上に消を無電解ノッキ又は電房メッキにより付着せしめる事により、前述した従来のブサント国路基板の耐熱性、計像化性等を改善出来る事が述べられている。

- 3 -

数×中以上のエッナングを必要とし、工程が増え るばかりか、この数化じた数化物は、内無えでか なり番行しているため充金に飲むする事は難しい。

更に無理解又は電解メッキによって付着させた 類の表面は平滑性に欠けるため、レジストを検布 した森の均一性に欠け、精密パメーンを作成する 率を困暴にしていた。毎にザラッキ、ピット、シ ミ 等を生じを紹介では経路の断視等が起りやすい。 又、これらの無電療並びに電解メッキ浴中では指 々の不動物が汲入しているため、待られた金質膜 の純皮が低く、使って電導効率が低下すると云う 欠点があった。

次に物理的を譲渡後によって、スックル。コパト並びにその合金から選ばれる金属を項目場として見最越級に付着させ。更に例を無電無又は電源スは電源メッタにより付着させる方法では、其空中から意思へ移る間に滞着した金属団が大気中にさらる現れの場合を生じるため。更に親をメッキする既には、必ずエッケル、コパルト等の表面をエッチングする必要がある。又とれら酸化物等は非常に

の利益量が必要であると共代、この智的項の管理 がで十分であるとメッキのようや高級との密着不 点の問題が発する。更に金属イオンを含む版や館 化利益びに緩慢別等に使用される有機物の処理が 全容上大きな問題点となる。

又、下地鱼属上に倒を想式得又は電源ノッキを 用す磁化は連続的に行なわなければ、大気中で下 地全国上に軟化皮膜を耐成し、との酸化皮膜は 育に不応性であるため、更に銀メッキを拠しても 下地金額との密着性が優先れないと思う欠点があ る。たとえ遠隔的に行うにしても、下地金額のメッキ部成分並びに不超初の馮入等下地金額の吸出 状態が影響して、均一な密質性を得る字は難しく。 指索なパメーンを作成した最には密着性に欠ける 部分がどうしても存在する。

又、名二周の類を付着させる方法として無電解 又は混解ノッキの工限は、いずれも裏相中に於い て行うため、メッキ級多ず類の酸化防止処理を完 全化行う必要がある。との処理をあると、レジス ト也不時に於ける前処理及程で度化物除去のため

- 4 -

不活性であるため、調メッキの密溶性を上げるに は少なくとも数メニはエッテングぞする必要があ る。使って下地全域の厚みは必然的に数メニ以上 と云う割的が知わる。しかしながら、厚く付着さ せるには大きな電力並びにより長い展布時間を要 し生態性を遂下させる。又数コニをエッテングし ても和常に不居性なこれら歌化物等を完全に除去 するのは適しく、経密パメーンを作成した最には 下地会属との密密性が不十分な無分がどうしても 存在していた。

又、第二時の類を製取所又は電解メッキ化より 付着させるため、前途の様に付着させた朝の酸化 助止処理を行う必要がある点や、又、不利物の瓜 人のため電等功率が低下する点、更に平滑性に欠 けると云う大きな問題点が存在している。

文、周機な方法として特調昭49-26756 号に以不可体晶体表面に真型温液法等により触機 性全属を得頭として付着させた後、この上に無電 ポメッキを増すことにより、所受厚の食具を付着 させる不成体集体の全属化方法が述べられている が、との方法によりプリント関語差費を作成して も、 功速した様々種々な欠点が生じ、食品なブリント図路差額を得るととは出来ない。

即ち本発明は、絶縁菩擬上にニョケル。コパルト、ジルココウム、パラジウム又はこれらを含む合会の1項を物理的な議論法により基盤せらか、 更にその上に領を履着する事を得談とする指電プロントの移募表の契略方法である。

以下に本売羽を質に詳しく述べる。

本発明に於いては物理的な蒸滞放を用いるため、 特に配量高級に制約はないが、高級使用目的に適

- 7 -

オンプレティング法ともそれぞれの難の方法が考 選まれているが、その内いずれの方法によっても 選支えない。以上の蓋方法によって第一層の金属 を10人から1 mmまで素滑せしめる。

更に店二時日金属としては、営球効率。コスト の点より、又因路作収上必要な各種ノッキを施し た祭の思強性が優れ、更に下身全局と同様、エッ ナングが容易に可能であると云う点より。縄を蒸 滑する。との緊窩裏空内での連続反番ならば一枚 的に雷浩力の低い其空滅療法を用いる事も可能に なり、夏に一皮大気中にさらしても、放電処理等 、の前処理を行えば十分を密定力は待られる。文章 処理を思って象量な行れが第一個会展期に付給し ている状態でも。スパッチリング法やイオンブレ ーティンダ滋の特徴であるイオンポンパードで袋 面が資浄化名称。且つ会議間の相互拡放並びに加 退電界により大きなエネルギーを持って復失する ために、会員間で会会感を形成し、付着力はその 合金の破断強度に等しい様になる。以上の高効法 を用いて明を1000人から 二 本面岩する事

特護昭54-129475 Ø

りポリイセド、ポリイセド・アセド。ポリエテレン・ナレフタレート、エポキン等のフイルムや選せ並びにてゃくナ、ペトリヤ、シリカ等に代表されるセラミックス等耐熱性に使れている絶縁基礎が望ましい。

高暗後としては其空高音、スパックリング並び にイオンプレーティング法等があるが、強固な密 港刀が得られるスパッタリング法、イオンプレー ティング法が望ましい。由スパッタリング法やィ

-8-

によって耐酸化性、耐薬品性の優れた物質で高性 銀なブロント四路番板を得ることが出来る。

以上の様に物類的な展別技によって窓ー層金属 並びに第二層金属である例を蒸消するため、得られた膜は無電解や電筒メッキで得られる臓に比れ おおばに最近に優れ、レジスト漁市等のようがすったく起こらないために、より精密なパックが 調達可能になった。又いずれもドライ常騰気をかが であれるため、類の酸化防止処理を等だ行をうかで であるため、工程の低速化につながり、性能に にはエッテング液によるシモ等によって生じて たいジストムラもなくなり、平滑性に合せて行由 パメーンに適している点が優れた仲間として上げられる。

更に申請した際に会別間での告着会長に関しては、何えば電気メッキに計ける付着エネルギーは一般的には~0.2 e V 程度であり、又スペッタリング流では1~10 a V 程度、更にイオンプレーナッングでは数10~数1000 e V 程度と云う様に格段の差が存在するため、第二組金長と政権

中で付着るせる交換版では生じ易かった報告パッ ーン作成時の全属間での音響不良部分が存在した いため、前且つ無意類又は電解メッキに於いて会 まれる不純物の張人がまったくないため、本価明 の予由によって高性部。高品質のブラント回路器 複が製造可能になった。

又、申離的な蒸液溢は無公容であるため、破偽、 立地条件等に割約を受けず、汎用性が非常に優れ ている点が上げられる。

以上述べたような優れた特徴に加え、夏に耐酸化性、耐聚品性に優れた全属を絶縁苔斑と倒層の間に介理せしめた事により、スルーホールメッキや各種メッキが可能になり、夏に高温使用均に直接所を展光では設益用を介する方法や前級に関わる方法等によって対立したブリント関節高級に比べて移政と低下は少ない。又当一層を関めている個に比べ、高観点という。とり、自然の場合に比べ、更に大きな密度が終める。とりも一て特別なバメーンが設定をある。よりも一て特別なバメーンが設定をある。

-11-

のほさにしたものを使用した。肉、高一表中では 料名1は、比較別としてエポキン系領油剤を厚さ 50月mのポリイミドフィルムと35月m飼富の 酸に介在させたプリント原時着板を示し、放料イ ミは、同じく比較例として厚さ80月mのポリイ ミドフィルムにイオンプレーティング姿を用いて 類を1月m直接蒸着後、電解メッキにより35月m の呼さにしたプリント開路若板を示す。試料453 は本実施例によるプリント開路若板を示す。場一 表で明らかを後に、本実施例によるプリント開路 若板は分化が着しく少ない挙がわかる。

事 - 表

	歌料底	密若法定 ( % )		
		18 TE	5 日 佳	10日後
<b>上妆</b> 荷	1	1.0	0.5	0.3
	2	1.1	0.7	0.5
实验例	3	L 4	1.8	1. 3

特温型34-- 129475(4)

可能になる。気にレジスト也有後のエッチング工作では、従来通りは化点二次がそのまま使用可能であり、従来設備で可能を処理によってブリント配額基項が報道できる等。面々の特徴があり、使果品に比較して回収性の高い情密プリント配額基項の資金可能になった。

以下交換例により更に評議に説明する。 交換例1

-13-

夾遊例 2.

本様として厚み75ヵmのポリエステルフィルムに関かて厚としてパラジクムを用い、関連を開いた地域を対することを印刷した地域を対するとしておいまで、更にその上により500年である。 大田 東京 はいました。 はいまいました。 はいました。 はいました。 はいました。 はいました。 はいまたまた。 はいまた。 はいまたまた。 はいまたまた。 はいまたまた。 はいまたました。 はいました。 はいま

特許出版人 住女ペークライトホズ会社 高 木 使 女

新技術院及事業団

手段落正者

昭和54年 6月30日

特許庁長官 黩

- 事件の表示
   昭和53年時計画す 36698 号
- 2、発明の名称

アリント四路藝板の製造方法

3. 英正をする者

本件との類係 特許出版人

住 所 東京都千代田区内事門 1 丁目 2 母 2 号

名 第(214)住女ペークライト株式会社 (表現時段 岡 田 英 之)

4. 油正の対象

明知者《黎明《详细以说明》相。

5. 発正の内容



オー君目の名在との収着性のすぐれているなめ、 細線の投税は心悸られることから、他地流から 再球視点変異範囲が広い推接は3月73 プリン ト配線集役が製造可能である。」

以上

特別的54-129475 向
(1) オノ4東下から4世目と3世目の間に、次の 毎日も加入する。

**" 发施册 3.** 

基板として厚みもの双切のポリイミドフィル ム比葛一層金属としてニッケモクロム合金を用 ひ、知達電圧3K丁を印加した熱陰福な式のイ オンアレーティング級以よりよりの存在着後、 更以有人上は個なか速電圧2 KTを印加し正熱 度性なみのイオングレータイング 法により/4円 悪着させた。 ニャ様に製造しな プリント 国路者 板比レジストを塗布性、第一層、第二層を閉時 レエッチングして必要作回路を作り。 見い拡抗 体(第一層)となるべき部分の上層の第二層目 A個も意びエッテングルトって除いた。 その話 果。 独状体も有するカリント 配線基板を得るる とがお来た。 南ニの アリント 記録を板 には、 淳 電車である中二層目で独宿角である予一層住人 "異绪力が強固なな力。加工時刻れるニピなく中 えしたアリント 配採番板 が押られる。. ス 暑板 に